

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-9627

(P2011-9627A)

(43) 公開日 平成23年1月13日(2011.1.13)

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)
H O 1 F	1/053	(2006.01)	H O 1 F	1/04	A	5 E 0 4 0
H O 1 F	1/08	(2006.01)	H O 1 F	1/08	B	5 H 6 2 2
H O 2 K	1/27	(2006.01)	H O 2 K	1/27	5 O 2 Z	
H O 1 F	7/02	(2006.01)	H O 1 F	7/02	Z	

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願2009-153723 (P2009-153723)	(71) 出願人	000003067
(22) 出願日	平成21年6月29日 (2009. 6. 29)		T D K株式会社
			東京都中央区日本橋一丁目13番1号
		(74) 代理人	100088155
			弁理士 長谷川 芳樹
		(74) 代理人	100113435
			弁理士 黒木 義樹
		(74) 代理人	100124062
			弁理士 三上 敬史
		(74) 代理人	100145012
			弁理士 石坂 泰紀
		(72) 発明者	吉田 健一
			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 T D K株式会社内

最終頁に続く

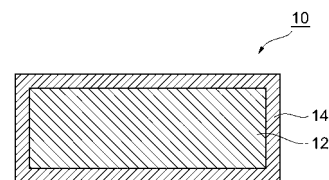
(54) 【発明の名称】 金属磁石及びそれを用いたモータ

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】繰り返し性を有する衝撃に対して十分な耐傷性を有する金属磁石を提供する。また、そのような金属磁石を備えることによって、従来よりも長い期間に亘って高出力を維持することが可能なモータを提供する。

【解決手段】磁石素体12と、磁石素体12の上に被覆層14とを有し、被覆層14のマルテンズ硬さが2000 N/mm²以上であり、且つ被覆層14の弾性回復率が25%以下である金属磁石。また、前記弾性回復率が5%以上である金属磁石。さらに、前記被覆層の厚みが1～50 μmである金属磁石。モータは、上記記載の金属磁石を備える。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

磁石素体と、前記磁石素体の上に被覆層とを有し、
前記被覆層のマルテンズ硬さが 2000 N/mm^2 以上であり、且つ前記被覆層の弾性回復率が 25% 以下である金属磁石。

【請求項 2】

前記弾性回復率が 5% 以上である請求項 1 記載の金属磁石。

【請求項 3】

前記被覆層の厚みが $1 \sim 50\text{ }\mu\text{m}$ である請求項 1 又は 2 記載の金属磁石。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれか一項に記載の金属磁石を備えるモータ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、金属磁石及びそれを用いたモータに関する。

【背景技術】

【0002】

希土類磁石などの金属磁石は、使用される環境条件によって、腐食や磨耗の発生が問題となることがある。このため、表面の保護を目的として、金属磁石には被覆層が設けられる。被覆層としては、金属磁石の用途や求められる特性に応じて、めっき皮膜や樹脂皮膜など様々な材質のものが用いられている。

【0003】

例えば、特許文献 1 では、 $\text{R}-\text{Fe}-\text{B}$ 系希土類磁石（ R は、 Y を含む希土類元素の少なくとも一種）の耐食性を改善するために、磁石素体の表面を、ビッカース硬度の低い金属めっき層とそれよりもビッカース硬度の高い金属めっき層とを積層して被覆することが提案されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開平 9 - 7810 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

金属磁石は様々な用途に用いられており、用途に応じて様々な特性が要求される。例えば、モータ等に用いられる金属磁石には、回転運動又は往復運動に伴い、特定部位に衝撃が繰り返し加わることとなる。このため、このような金属磁石の表面は、繰り返し性を有する衝撃に対して磨耗し難く、十分な耐傷性を有することが求められる。

【0006】

しかしながら、本発明者らの検討によれば、特許文献 1 のように、単に被覆層のビッカース硬度を調整しても、繰り返し性を有する衝撃に対して十分な耐傷性を有する被覆層とすることが困難であることが分かった。

【0007】

そこで、本発明では、繰り返し性を有する衝撃に対して十分な耐傷性を有する金属磁石を提供することを目的とする。また、そのような金属磁石を備えることによって、従来よりも長い期間に亘って高出力を維持することが可能なモータを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者らは、上記目的を達成すべく種々検討したところ、繰り返し性を有する衝撃に対しては、従来のビッカース硬度ではなく、硬さを示す指標としてマルテンズ硬さを規定

10

20

30

40

50

するとともに、弾性変形の仕事量の割合である弾性回復率を規定することが有効であることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】

すなわち、本発明は、磁石素体と、磁石素体の上に被覆層とを有し、被覆層のマルテンズ硬さ(HM)が 2000 N/mm^2 以上であり、且つ被覆層の弾性回復率(ϵ_T)が25%以下である金属磁石を提供する。

【0010】

上記本発明の金属磁石は、所定値以上のマルテンズ硬さを有するとともに、所定値以下の弾性回復率を有する被覆層を有している。すなわち、本発明の金属磁石における被覆層は、所定値以上のマルテンズ硬さを有しているため、外力が加わった場合の変形量(塑性変形と弾性変形の合計)を小さくすることができる。また、この被覆層は、所定値以下の弾性回復率を有しているため、外力が加えられて変形した後の回復量が小さい。このように弾性変形による回復量が小さいために、繰り返し性を有する衝撃を受けても、衝撃を受けた部位が脆弱になりにくい特性を有すると考えられる。このように、本発明の金属磁石は、衝撃を受けた際の変形量と衝撃後の回復量がともに小さい被覆層を有するために、特に繰り返し性を有する衝撃に対して、優れた耐傷性を有すると考えられる。このため、本発明の金属磁石は、繰り返し性を有する衝撃を受け易い、モータ用の磁石として特に好適に用いることができる。

10

【0011】

本発明の金属磁石における被覆層の上記弾性回復率は5%以上であることが好ましい。これによって、例えば金属磁石の被覆層に砂塵などの外乱粒子が衝突した場合に、外乱粒子が押し込まれて被覆層に留まることを抑制することが可能となり、被覆層の破壊を十分に抑制することができる。すなわち、被覆層の弾性回復率を5~25%の範囲にすることによって、一層優れた耐傷性を有する金属磁石とすることができる。

20

【0012】

本発明の金属磁石における被覆層の厚みは1~50 μm であることが好ましい。これによって、製造コストを低減しつつ、磁石素体が露出して腐食が発生することを十分に抑制することができる。

【0013】

本発明ではまた、上記金属磁石を備えるモータを提供する。本発明のモータは、上記特徴を有する金属磁石を備えるため、砂塵等がある過酷な環境下で使用しても、高い出力で長時間継続して運転することができる。

30

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、繰り返し性を有する衝撃に対して十分な耐傷性を有する金属磁石を提供することができる。また、そのような金属磁石を備えることによって、従来よりも長い期間に亘って高出力を維持することが可能なモータを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の好適な一実施形態である金属磁石の模式断面図である。

40

【図2】本発明の好適な一実施形態である金属磁石が有する被覆層の押し込み深さと荷重の関係を示す図である。

【図3】本発明の好適な一実施形態であるモータの内部構造を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、場合により図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各図面において、同一または同等の要素には同一の符号を付与し、重複する説明を省略する。

【0017】

図1は、本発明の好適な一実施形態である金属磁石の模式断面図である。金属磁石10

50

は、磁石素体 1 2 と該磁石素体 1 2 の表面全体を覆う被覆層 1 4 とを備える。金属磁石 1 0 は、高い磁気特性を有する観点から、磁石素体 1 2 として希土類焼結磁石を有する希土類磁石であることが好ましい。

【 0 0 1 8 】

磁石素体 1 2 が希土類焼結磁石である場合、これに含まれる希土類元素としては、長周期型周期表の第 3 族に属するスカンジウム (S c)、イットリウム (Y) 又はランタノイド元素が挙げられる。なお、ランタノイド元素には、例えば、ランタン (L a)、セリウム (C e)、プラセオジウム (P r)、ネオジウム (N d)、サマリウム (S m)、ユーロピウム (E u)、ガドリニウム (G d)、テルビニウム (T b)、ジスプロシウム (D y)、ホルミウム (H o)、エルビウム (E r)、ツリウム (T m)、イッテルビウム (Y b)、ルテチウム (L u) 等が含まれる。

10

【 0 0 1 9 】

磁石素体 1 2 の構成材料としては、上記希土類元素と、希土類元素以外の遷移元素とを組み合わせたものが例示できる。この場合、希土類元素としては、N d、S m、D y、P r、H o 及び T b からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素が好ましい。そして、上記希土類元素に加えて、L a、C e、G d、E r、E u、T m、Y b 及び Y からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素を更に含有することがより好ましい。

【 0 0 2 0 】

また、希土類元素以外の遷移元素としては、鉄 (F e)、コバルト (C o)、チタン (T i)、バナジウム (V)、クロム (C r)、マンガン (M n)、ニッケル (N i)、銅 (C u)、ジルコニウム (Z r)、ニオブ (N b)、モリブデン (M o)、ハフニウム (H f)、タンタル (T a) 及びタングステン (W) からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素が好ましく、F e 及び / 又は C o がより好ましい。

20

【 0 0 2 1 】

磁石素体 1 2 の構成材料としては、具体的には、R - F e - B 系 (R は、Y を含む希土類元素の少なくとも一種) のものが好ましい。ここで、R は N d を含有することが好ましい。このような磁石素体 1 2 を用いることによって、優れた磁石特性が得られるとともに、被覆層 1 4 の形成によって耐食性向上効果をより一層大きくすることができる。

【 0 0 2 2 】

被覆層 1 4 の種類は、所定の範囲のマルテンズ硬さと弾性回復率とを有するものであれば、特に限定されない。被覆層 1 4 としては、例えば、めっき皮膜、樹脂皮膜、塗装や蒸着重合により形成した樹脂を主成分として含む樹脂層、めっきや気相法により形成した金属を主成分として含む金属層、塗布法や気相法により形成した無機化合物を主成分として含む無機層等からなるものが例示できる。これらの中では、めっきや気相法により形成した金属層が好ましく、めっきにより形成した金属層がより好ましい。めっき皮膜としては、N i めっき皮膜、或いは N i - B、N i - P、C u、Z n、C r、S n、A g、A u 若しくは A l を主成分とする層、又はこれらからなる合金層で形成される金属めっき皮膜が好ましい。これらのめっき皮膜は、例えば、電解めっき法や無電解めっき法によって形成される。

30

【 0 0 2 3 】

被覆層 1 4 の製造方法において、被覆層 1 4 を合金により形成することで、マルテンズ硬さを大きくすることができる。一方、被覆層 1 4 として、塩化ナトリウム及び / 又は塩化カリウムを 5 0 ~ 2 5 0 g / L 含有するめっき浴を用いてめっき皮膜を形成すれば、弾性回復率を小さくすることができる。

40

【 0 0 2 4 】

被覆層 1 4 のマルテンズ硬さと弾性回復率は、例えば、(株) フィッシャー・インスツルメンツ製ナノインデンテーションシステム (商品名 : フィッシャースコープ H M 2 0 0 0) を用いて測定することができる。

【 0 0 2 5 】

図 2 は、上述の測定装置を用いて測定される、本実施形態の金属磁石 1 0 の被覆層 1 4

50

の押し込み深さと荷重との関係を示すグラフである。図 2 を参照しつつ、被覆層 14 のマルテンズ硬さ及び弾性回復率の求め方を説明する。まず、図 1 に示す金属磁石 10 の被覆層 14 上に、ピッカース圧子を最小荷重 (F_{min}) で押し当てる (図 2 中の A 点)。なお、切削や切断、研磨を施して得られた金属磁石 10 の被覆層 14 の断面に、ピッカース圧子を押し当ててもよい。その後、荷重を、所定時間 (t_1) かけて最大荷重 (F_{max}) まで増加させると、図 2 中の B 点に到達する。最大荷重で所定時間 (t_2) 保持すると、図 2 中の C 点に到達する。その後、荷重を最大荷重から最小荷重 (F_{min}) に、所定時間 (t_3) かけて減少させると、図 2 の点 D に到達する。最大荷重時の押し込み深さ、すなわち図 2 の点 B における押し込み深さ (h) から、以下の計算式により被覆層 14 のマルテンズ硬さ (HM) を求めることができる。

10

【0026】

$$HM = \text{荷重 } F [N] / \text{押し込み深さから求めた圧子の表面積 } [mm^2] \\ = F_{max} / 26.43h^2$$

ここで、「 $26.43h^2$ 」は、ピッカース圧子形状の場合の押し込み深さ h [mm] から求められる表面積 [mm^2] である。

【0027】

一方、図 2 のグラフにおいて、被覆層 14 に圧痕を形成するための全仕事量 (Wt) は、A - B - C - E - A で囲まれる領域の面積で表される。一方、全仕事量のうち、弾性変形の仕事量 (We) は、D - C - E - D で囲まれる領域の面積で表される。そして、弾性変形回復率 [%] は、 $We / Wt \times 100$ の計算式にて求められる。

20

【0028】

図 2 に示す測定において、 t_1 及び t_3 は、例えば 10 秒間、 t_2 は例えば 0.1 秒間とする。また、 F_{max} 及び F_{min} は、それぞれ、例えば 25 mN 及び 0.1 mN とする。なお、下地層や磁石素体 12 の影響を排除して、被覆層 14 自体の物性を正確に測定するために、 t_1 、 t_2 、 t_3 及び F_{max} 、 F_{min} は、被覆層 14 の膜厚に応じて適宜調整することが好ましい。

【0029】

被覆層 14 のマルテンズ硬さの上限は、好ましくは $6000 N/mm^2$ であり、より好ましくは $5000 N/mm^2$ である。 $5000 N/mm^2$ を超えるマルテンズ硬さを有する被覆層 14 を得るには、合金化等の処理が必要となり、製造工程が複雑になって生産性が低下してしまう傾向がある。また、マルテンズ硬さを $6000 N/mm^2$ よりも高くしても、さらなる特性の改善は得られない傾向にある。

30

【0030】

被覆層 14 のマルテンズ硬さの下限は、好ましくは $2500 N/mm^2$ である。被覆層 14 のマルテンズ硬さを $2500 N/mm^2$ 以上とすることによって、砂塵などの外乱粒子の衝突による塑性変形量を小さくすることが可能となり、一層優れた耐傷性を有する金属磁石 10 とすることができる。

【0031】

被覆層 14 の弾性回復率の上限は、優れた耐傷性を有する被覆層 14 とする観点から、25% であり、好ましくは 24% である。一方、被覆層 14 の弾性回復率の下限は、好ましくは 5% であり、より好ましくは 10% である。弾性回復率が 5% 未満であると、外乱粒子が被覆層 14 に衝突して押し込まれた際に、外乱粒子が被覆層 14 から離脱せずに留まることが多くなり、当該外乱粒子に起因して被覆層 14 が破壊し易くなる傾向がある。一方、被覆層 14 の弾性回復率が 10% 以上であると、一旦被覆層 14 に衝突して押し込まれた外乱粒子が、弾性回復により容易に離脱するため、被覆層 14 の破壊を十分に抑制することができる。

40

【0032】

被覆層 14 の厚みは、好ましくは $1 \sim 50 \mu m$ であり、より好ましくは $2 \sim 40 \mu m$ である。被覆層 14 の厚みが $1 \mu m$ 未満であると、磁石素体 12 の表面が外部に露出し易くなり、初期耐食性の確保が困難になる傾向がある。一方、被覆層 14 の厚みが $50 \mu m$ を

50

超えると、成膜コストが増大してしまう傾向がある。被覆層 14 の厚みを $2 \sim 40 \mu\text{m}$ とすることによって、磁石素体 12 の表面に凹凸があっても優れた初期耐食性と優れた寸法精度を兼ね備えた金属磁石 10 とすることができる。

【0033】

本実施形態の金属磁石 10 は、硬さを示す指標としてマルテンス硬さを規定するとともに、弾性変形の仕事量の割合である弾性回復率を規定しているため、繰り返し性を有する衝撃に対して優れた耐傷性を有する。

【0034】

金属磁石 10 は、磁石素体 12 と被覆層 14 との間に下地層を有していてもよい。下地層は、被覆層 14 と同様の組成であってもよく、例えば、めっき皮膜、樹脂皮膜、塗装や蒸着重合法により形成した樹脂を主成分として含む樹脂層、めっきや気相法により形成した金属を主成分として含む金属層、塗布法や気相法により形成した無機化合物を主成分として含む無機層等からなるものが例示できる。被覆層 14 の表面上に、被覆層 14 とは異なる被覆層を有していてもよい。この被覆層は、被覆層 14 と異なる材質のものであってもよく、同じ材質のものであってもよく、さらに被覆層 14 は複数層から構成されていてもよい。

10

【0035】

次に、本実施形態の金属磁石 10 の製造方法について説明する。磁石素体 12 として、希土類焼結磁石を用いる場合、以下の手順で磁石素体 12 を作製することができる。まず、希土類焼結磁石の各構成元素の原料金属を準備し、これらを用いてストリップキャスト

20

【0036】

次に、原料合金を粉砕して、原料合金粉末を準備する。原料合金の粉砕は、粗粉砕工程及び微粉砕工程の 2 段階で行うことが好ましい。粗粉砕工程は、例えば、スタンプミル、ジョークラッシャー、ブラウンミル等を用い、不活性ガス雰囲気中で行うことができる。また、水素を吸蔵させた後、粉砕を行う水素吸蔵粉砕を行うこともできる。粗粉砕工程においては、原料合金を、粒径が数百 μm 程度となるまで粉砕を行う。

30

【0037】

次に、微粉砕工程において、粗粉砕工程で得られた粉砕物を、更に平均粒径が $3 \sim 5 \mu\text{m}$ となるまで微粉砕する。微粉砕は、例えば、ジェットミルを用いて行うことができる。なお、原料合金の粉砕は、必ずしも粗粉砕と微粉砕との 2 段階で行なう必要はなく、はじめから微粉砕工程を行ってもよい。また、原料合金を複数種類準備した場合は、これらを別々に粉砕して混合するようにすればよい。

【0038】

続いて、このようにして得られた原料粉末を磁場中で成形して、成形体を得る。より具体的には、原料粉末を電磁石中に配置された金型内に充填した後、電磁石により磁場を印加して原料粉末の結晶軸を配向させながら、原料粉末を加圧することにより成形を行なう。

40

【0039】

磁場中成形後、成形体を真空又は不活性ガス雰囲気中で焼成し、焼結体を得る。焼成は、組成、粉砕方法、粒度等の条件に応じて適宜設定することが好ましいが、例えば、 $1000 \sim 1100$ で $1 \sim 5$ 時間行なえばよい。

【0040】

そして、焼結体に対して、必要に応じて時効処理を施すことにより、希土類焼結磁石（磁石素体 12）を得る。時効処理を行うことによって、得られる希土類焼結磁石の $H_c J$ が向上する傾向にある。時効処理は、例えば、2 段階に分けて行うことができ、 800

50

近傍、及び 600 近傍の 2 つの温度条件で時効処理を行うと好ましい。このような条件で時効処理を行うと、特に優れた H c J が得られる傾向にある。なお、時効処理を 1 段階で行う場合は、600 近傍の温度とすることが好ましい。

【0041】

このようにして得られた磁石素体 12 の表面に被覆層 14 を形成する。被覆層 14 としてめっき皮膜を形成する場合は、例えば、以下の手順で磁石素体 12 の表面上に被覆層 14 を形成する。

【0042】

まず、めっき皮膜の形成を容易にするために、磁石素体 12 に、アルカリ脱脂処理、酸洗浄処理、スマット除去処理等の前処理を施す。前処理した磁石素体 12 を、ニッケル源、導電性塩、及び pH 安定剤等を含むめっき浴に浸漬し、所定時間、電気めっき処理を行なう。これによって、所望の厚みの被覆層 14 を、磁石素体 12 上に形成する。このようにして、磁石素体 12 と該磁石素体 12 の表面全体を覆う被覆層 14 とを有する金属磁石 10 を得ることができる。

【0043】

金属磁石 10 の製造方法は上述の方法に限定されるものではなく、無電解めっき方法、樹脂成分を塗布する樹脂皮膜形成方法などによって、被覆層 14 を形成してもよい。なお、必ずしも磁石素体 12 の表面全体に被覆層を形成する必要はなく、磁石素体 12 の形状や、金属磁石 10 の用途に応じて、耐傷性を有することが求められる部位のみに被覆層を形成してもよい。

【0044】

次に、本発明のモータの好適な実施形態について以下に説明する。

【0045】

図 3 は、本実施形態のモータの内部構造を示す説明図である。本実施形態のモータ 100 は、永久磁石同期モータ (SPM モータ) であり、円筒状のロータ 20 と該ロータ 20 の内側に配置されるステータ 30 とを備えている。ロータ 20 は、円筒状のコア 22 と円筒状のコア 22 の内周面に沿って N 極と S 極が交互になるように複数の金属磁石 10 が設けられている。ステータ 30 は、外周面に沿って設けられた複数のコイル 32 を有している。このコイル 32 と金属磁石 10 とは互いに対向するように配置されている。

【0046】

SPM モータ 100 は、ロータ 20 に、上記実施形態に係る金属磁石 10 を備えている。このため、金属磁石 10 とコイル 32 との間隔を十分に小さくすることが可能となり、トルク - 電流特性の直線性に優れ、且つ制御性に優れたものとしてすることができる。また、ロータ 20 とステータ 30 とのギャップの間に、粉塵等を巻き込んだとしても、金属磁石 10 は耐傷性に優れているため傷がつきにくい。これは、金属磁石 10 が、繰り返し性を有するダメージに対して優れた被覆層 14 を有していることによるものである。したがって、特に磁石素体 12 として希土類磁石など腐食し易いものを用いても、磁石素体 12 の腐食の進行に伴う経時的な磁気特性の低下を十分に抑制することが可能となり、SPM モータ 100 は、従来よりも長い期間に亘って高出力を維持することができる。

【0047】

以上、本発明の好適な実施形態について以下に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではない。例えば、本発明の金属磁石は、希土類元素を含まない、希土類磁石以外の金属磁石であってもよい。

【0048】

また、本発明のモータは、金属磁石が砂塵などの外乱粒子と接触する可能性のある構造や、金属磁石と他のモータ部材とが直接する可能性のある構造を有するものであればよい。前者の構造を有するモータの例としては、上述の永久磁石同期モータ (SPM モータ) の他に、永久磁石直流モータ、リニア同期モータ、ボイスコイルモータ、振動モータなどが挙げられる。一方、後者のモータの例として、ロータ内部に金属磁石を挿入した永久磁石同期モータ (IPM モータ) などが挙げられる。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 9 】

上述の各種モータは、上記実施形態に係る金属磁石 10 を有していることから、モータの動作時の遠心力や発熱によるモータ部材の膨張や、ロータステータギャップ内への粉塵の巻き込みが発生しても、金属磁石の表面にクラック等の傷が発生し難いため、磁石素体の腐食を、長期間に亘って十分に抑制することができる。したがって、過酷な環境下で使用しても、金属磁石 10 本来の磁気特性を長期間に亘って維持することが可能となり、従来よりも長い期間に亘って高出力を維持することができる。

【実施例】

【 0 0 5 0 】

本発明の内容を、実施例及び比較例を用いて以下に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【 0 0 5 1 】

(実施例 1)

< 磁石素体の作製 >

粉末冶金法によって調製した Nd : 27 . 4 質量%、Dy : 3 . 0 質量%、B : 1 . 0 質量%、Fe : 68 . 6 質量%の組成を有するインゴットを、スタンプミル及びボールミルにより粉砕し、上記組成を有する合金粉末を得た。

【 0 0 5 2 】

得られた合金粉末を、磁場中でプレス成形して成形体を作製した。この成形体を、保持温度 1100 、保持時間 1 時間の条件下で焼結して焼結体を得た。この焼結体に、Ar ガス雰囲気下で、保持温度 600 、保持時間 2 時間の条件下で時効処理を施して、希土類焼結磁石を得た。得られた希土類焼結磁石を、20 × 10 × 2 [mm] の大きさに加工し、その後、パレル研磨処理により面取りを行って磁石素体を得た。

【 0 0 5 3 】

次いで、この磁石素体に、アルカリ脱脂処理、水洗、硝酸溶液による酸洗浄処理、水洗、超音波洗浄によるスマット除去処理、水洗からなる前処理を施した。

【 0 0 5 4 】

表 1 の組成を有するめっき浴を調製した。このめっき浴の pH は 8 . 7、温度は 40 であった。

【 0 0 5 5 】

【表 1】

化合物名	濃度
ピロリン酸銅・三水和物	10 g/L
ピロリン酸カリウム	200 g/L
塩化カリウム	100 g/L
エチレンジアミン四酢酸ナトリウム	20 g/L

【 0 0 5 6 】

表 1 のめっき浴に、上述の通り前処理を施した磁石素体を浸漬し、電気めっき処理を行った。電気めっき処理は、パレルめっき法により、電流密度 0 . 2 A / dm² にて、磁石素体の表面に厚み 10 μm の Cu めっき皮膜が形成されるように行った。このようにして、磁石素体の表面上に Cu めっき皮膜からなる被覆層が形成された希土類磁石を得た。得られた希土類磁石を、純水で洗浄して乾燥し、下記評価用の試料とした。

【 0 0 5 7 】

< 硬さ評価 >

(株)フィッシャー・インスツルメンツ製ナノインデンテーションシステム(商品名:フィッシャースコープ HM2000)を用いて、希土類磁石の被覆層における、押し込み深さ - 荷重関係を求め、マルテンス硬さ (HM [N / mm²])、弾性回復率 (ϵ_{IT} [%])、ヤング率 (E_{IT} [GPa]) を計測した。また、市販の微小ビッカース硬度計

10

20

30

40

50

を用いて、希土類磁石の被覆層のビッカース硬度（ H_v ）を計測した。これらの計測結果を表 11 に示す。なお、ヤング率（ E_{IT} [GPa]）は、下記式により算出した。

【0058】

$$E_{IT} = \frac{1}{2} \times T_c / S \times 10^{-3}$$

$$= \frac{1}{2} \times T_c / 4.950h \times 10^{-3} \text{ [GPa]}$$

ここで、 T_c は図 2 の曲線 C - D の点 C における傾き [N/mm] を示し、 S は最大荷重時の圧子押し込み部分の投影接触面積 [mm²] を示す。

「 $4.950h$ 」は、ビッカース圧子形状の場合の押し込み深さ h [mm] から求められる投影接触面積の平方根 [mm] である。

【0059】

なお、硬さ評価における F_{max} 、 F_{min} 、 t_1 、 t_2 、 t_3 を以下のように設定することで、圧痕深さを $0.8 \mu\text{m}$ 以下（被覆層の厚みの $1/10$ 以下）とし、被覆層の下地（磁石素体）の影響を受けないようにして測定を行った。

$$F_{max} = 25 \text{ mN}, F_{min} = 0.1 \text{ mN}$$

$$t_1 = 10 \text{ 秒間}, t_2 = 0.1 \text{ 秒間}, t_3 = 10 \text{ 秒間}$$

【0060】

< 磨耗量の評価 >

上述の通り作製した希土類磁石を用いて、24 極 36 スロットのアウトロータ型 3 相ブラシレス永久磁石直流モータ（以下「DDモータ」という。）を組み立てた。この DD モータを、降塵試験装置内に設置し、JIS（JISC60068-2-68）に準拠して砂塵（降塵）試験を行った（試験種類：試験 Lb）。砂塵試験中に、DD モータを、3 相インバータ正弦波駆動により回転数 1400 rpm で所定時間（1～30 日間）連続駆動させた。

【0061】

砂塵試験後の DD モータを分解し、砂塵の衝突により生じた希土類磁石の被覆層表面の傷を任意に 10 点選択した。市販のレーザー顕微鏡を用いて選択した傷の表面形状を観察し、高さ情報を含んだ画像情報を記録した。この画像情報から傷深さを求め、その最大値を磨耗量とした。傷の観察の結果、希土類磁石の被覆層の磨耗量が $1 \mu\text{m}$ 以下であり且つ被覆層の表面の傷部にクラックが発生していないものを「A」、磨耗量が $1 \mu\text{m}$ 以上であり且つ被覆層の表面の傷部にクラックが発生していないものを「B」、被覆層の表面の傷部にクラックが発生しているものを「C」、素地（磁石素体）が露出しているものを「D」と評価した。これらの結果を表 12 に示す。

【0062】

< 耐食性評価 >

上述の砂塵試験後の DD モータを分解して取り出した希土類磁石を、温度 85°C 、相対湿度 $85\text{RH}\%$ に維持された恒温恒湿槽に 500 時間保持し、保持前後における外観変化を目視にて評価した。評価基準は、外観変化が認められなかったものを「A」、傷部から発錆びが認められたものを「B」とした。その結果を表 12 に示す。

【0063】

（実施例 2）

表 2 の組成を有するめっき浴（pH：4.5、温度： 40°C ）を用い、被覆層として磁石素体の表面に Cu めっき皮膜の代わりに Ni めっき皮膜を形成したこと以外は、実施例 1 と同様にして希土類磁石を得た。そして、実施例 1 と同様にして希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 11 及び表 12 に示す。

【0064】

10

20

30

40

【表 2】

化合物名	濃度
スルファミン酸ニッケル	180 g/L
塩化カリウム	100 g/L
ホウ酸	35 g/L

【0065】

(実施例 3)

実施例1と同様にして磁石素体を調製し、実施例1と同様の前処理を施した。また、表 3 に示す組成を有する第1めっき浴を調製した。調製した第1めっき浴のpHは4.5、温度は50℃であった。

10

【0066】

【表 3】

化合物名	濃度
硫酸ニッケル・六水和物	270 g/L
塩化ニッケル・六水和物	50 g/L
ホウ酸	45 g/L
アセトアルデヒド	0.02 mL/L
ホルムアルデヒド	0.20 mL/L

20

【0067】

表3に示す第1めっき浴に、前処理を施した磁石素体を浸漬し、電気めっき処理を行った。電気めっき処理は、バレルめっき法により、電流密度0.2 A/dm²にて、磁石素体の表面に厚み2 μmのNiめっき皮膜(以下、「下地層」という。)が形成されるように行った。このようにして、磁石素体の表面上にNiめっき皮膜からなる下地層が形成された希土類磁石1を得た。

【0068】

第2めっき浴として、実施例2で使用しためっき浴を準備した。この第2めっき浴に、水洗した上記希土類磁石1を浸漬し、電気めっき処理を行った。電気めっき処理は、バレルめっき法により、電流密度0.2 A/dm²にて、磁石素体の表面に厚み8 μmのNiめっき皮膜が形成されるように行った。このようにして、希土類磁石1の表面上にNiめっき皮膜からなる被覆層が形成された希土類磁石2を得た。この希土類磁石2には、磁石素体側から下地層及び被覆層が順次積層された構造を有していた。実施例1と同様にして、この希土類磁石2の各評価を行った。各評価結果を表11及び表12に示す。

30

【0069】

(実施例 4)

表4に示す組成を有するめっき浴(pH: 4.0、温度: 50℃)を用いて、磁石素体の表面に被覆層としてCuめっき皮膜の代わりにNiめっき皮膜を形成したこと以外は、実施例1と同様にして希土類磁石を得た。そして、実施例1と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表11及び表12に示す。

40

【0070】

【表 4】

化合物名	濃度
塩化ニッケル・六水和物	180 g/L
塩化ナトリウム	200 g/L
ホウ酸	40 g/L
サッカリンナトリウム	5 g/L

【0071】

(実施例 5)

表 5 に示す組成を有するめっき浴 (pH : 4.0、温度 : 50) を用い、被覆層として Cu めっき皮膜の代わりに Ni めっき皮膜を形成したこと以外は、実施例 1 と同様にして希土類磁石を得た。そして、実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 11 及び表 12 に示す。

【0072】

【表 5】

化合物名	濃度
硫酸ニッケル・六水和物	200 g/L
塩化ナトリウム	150 g/L
ホウ酸	40 g/L
1, 3, 6-ナフタレントリスルホン酸 ナトリウム	3 g/L
クマリン	0.05 g/L

【0073】

(実施例 6)

実施例 3 と同様にして、磁石素体の表面上に Ni めっき皮膜からなる下地層が形成された希土類磁石 1 を得た。この希土類磁石 1 を水洗して、表 6 の組成を有する第 2 めっき浴 (pH : 7.0、温度 : 50) に浸漬し、ガルバニックスタート無電解めっき処理を、パレルめっき法により行った。

【0074】

【表 6】

化合物名	濃度
塩化ニッケル・六水和物	30 g/L
ジメチルアミンボラン	10 g/L
マロン酸	10 g/L
塩化鉛	0.01 g/L

【0075】

ガルバニックスタート無電解めっき処理は、具体的には次の通りに行なった。予め第 2 めっき浴中に浸漬させたニッケルの板を対向電極の正極として用いた。この正極と、希土類磁石 1 が投入されためっき用パレルとを直流電源を介して接続した。次いで、電流密度が 0.2 A/dm^2 となるように直流電源の電流を調整し、希土類磁石 1 に負電位を 5 秒間印加するガルバニックスタートにより無電解めっき反応を開始させた。直流電源による電位印加を停止した後、希土類磁石 1 の表面に厚み 8 μm の無電解めっき皮膜が形成されるまで、上記第 2 めっき浴に浸漬した。

【0076】

10

20

30

40

50

このようにして、希土類磁石 1 の表面上に無電解めっき皮膜からなる被覆層が形成された希土類磁石 3 を得た。この希土類磁石 3 には、磁石素体側から下地層及び被覆層が順次積層された構造を有していた。実施例 1 と同様にして、この希土類磁石 3 の各評価を行った。各評価結果を表 1 1 及び表 1 2 に示す。

【 0 0 7 7 】

(実施例 7)

第 2 めっき浴として、表 7 に示すめっき浴 (pH : 9 . 0 、温度 : 6 0) を用いたこと以外は、実施例 3 と同様にして、磁石素体側から Ni からなる下地層及び Cu Sn 合金からなる被覆層が順次積層された構造を有する希土類磁石を得た。実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 1 1 及び表 1 2 に示す。

10

【 0 0 7 8 】

【 表 7 】

化合物名	濃度
ピロリン酸銅・三水和物	1 5 g / L
ピロリン酸カリウム	2 0 0 g / L
塩化第二スズ	1 0 g / L
塩化カリウム	1 0 0 g / L
シュウ酸アンモニウム	2 0 g / L

20

【 0 0 7 9 】

(比較例 1)

表 8 の組成を有するめっき浴 (pH : 4 . 5 、温度 : 5 0) を用い、被覆層として磁石素体の表面上に Cu めっき皮膜の代わりに Ni めっき皮膜を形成したこと以外は、実施例 1 と同様にして希土類磁石を得た。そして、実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 1 1 及び表 1 2 に示す。

【 0 0 8 0 】

【 表 8 】

化合物名	濃度
硫酸ニッケル・六水和物	2 7 0 g / L
塩化ニッケル・六水和物	5 0 g / L
ホウ酸	4 5 g / L
1 , 5 - ジスルホン酸ナトリウム	8 g / L
2 - ブチン- 1 , 4 - ジオール	0 . 1 g / L

30

【 0 0 8 1 】

(比較例 2)

めっき浴として、実施例 3 の第 1 めっき浴を用い、磁石素体の表面上に被覆層として Cu めっき層の代わりに Ni めっき層を形成したこと以外は、実施例 1 と同様にして希土類磁石を得た。そして、実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 1 1 及び表 1 2 に示す。

40

【 0 0 8 2 】

(比較例 3)

第 2 めっき浴として表 9 に示すめっき浴 (pH : 4 . 0 、温度 : 3 0) を用いたこと以外は、実施例 3 と同様にして、磁石素体側から下地層及び被覆層が順次積層された構造を有する希土類磁石を得た。実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 1 1 及び表 1 2 に示す。

【 0 0 8 3 】

【表 9】

化合物名	濃度
シアン金カリウム	3 g/L
硫酸コバルト・七水和物	7 g/L
クエン酸	90 g/L
クエン酸カリウム	80 g/L

【0084】

(比較例 4)

第 2 めっき浴として、表 10 に示すめっき浴 (pH : 9.0、温度 : 40℃) を用いたこと以外は、実施例 3 と同様にして、磁石素体側から下地層及び被覆層が順次積層された構造を有する希土類磁石を得た。実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 11 及び表 12 に示す。

10

【0085】

【表 10】

化合物名	濃度
塩化第二スズ・二水和物	35 g/L
ピロリン酸カリウム	150 g/L

20

【0086】

(比較例 5)

実施例 1 と同様にして磁石素体を調製し、実施例 1 と同様の前処理を施した。その後、磁石素体の表面に、フェノール樹脂の塗料をスプレーコートにより塗布し、150℃で 20 分間加熱した。このようにして厚さ 10 μm のフェノール樹脂皮膜を、磁石素体の表面上に被覆層として形成して、希土類磁石を得た。実施例 1 と同様にして、この希土類磁石の各評価を行った。各評価結果を表 11 及び表 12 に示す。

【0087】

30

【表 1 1】

	被覆層		下地層		希土類磁石表面(被覆層)の硬さ評価				
	種類	厚み [μm]	種類	厚み [μm]	HM [N/mm ²]	η _{IT} [%]	E _{IT} [GPa]	Hv	
実施例 1	Cu皮膜	10	なし	0	2149	11.8	158	220	
実施例 2	Ni皮膜	10	なし	0	2982	13.9	195	400	
実施例 3	Ni皮膜	8	Ni皮膜	2	2982	13.9	195	400	
実施例 4	Ni皮膜	10	なし	0	3799	19.1	189	500	
実施例 5	Ni皮膜	10	なし	0	4421	22.4	183	520	
実施例 6	無電解NiB皮膜	8	Ni皮膜	2	5773	23.8	200	550	
実施例 7	CuSn合金皮膜	8	Ni皮膜	2	6382	18.0	195	550	
比較例 1	Ni皮膜	10	なし	0	5324	28.9	192	550	
比較例 2	Ni皮膜	10	なし	0	3011	27.3	180	500	
比較例 3	Au皮膜	8	Ni皮膜	2	1259	19.9	87	220	
比較例 4	Sn皮膜	8	Ni皮膜	2	573	9.5	48	50	
比較例 5	樹脂皮膜	10	なし	0	537	35.7	26	80	

【 0 0 8 8 】

10

20

30

40

【表 1 2】

砂塵試験(JIS C60068-2-68)												
	降塵:1日間			降塵:3日間			降塵:10日間			降塵:30日間		
	摩耗量	観察	耐食性	摩耗量	観察	耐食性	摩耗量	観察	耐食性	摩耗量	観察	耐食性
実施例 1	<1μm	A	A	1μm	B	A	3μm	B	A	5μm	B	A
実施例 2	<1μm	A	A	<1μm	A	A	1μm	B	A	3μm	B	A
実施例 3	<1μm	A	A	<1μm	A	A	1μm	B	A	3μm	B	A
実施例 4	<1μm	A	A	<1μm	A	A	1μm	B	A	2μm	B	A
実施例 5	<1μm	A	A	<1μm	A	A	<1μm	A	A	1μm	B	A
実施例 6	<1μm	A	A	<1μm	A	A	<1μm	A	A	<1μm	A	A
実施例 7	<1μm	A	A	<1μm	A	A	<1μm	A	A	<1μm	A	A
比較例 1	<1μm	A	A	<1μm	A	A	<1μm	A	A	1μm	C	B
比較例 2	<1μm	A	A	<1μm	A	A	2μm	C	B	5μm	C	B
比較例 3	2μm	B	A	4μm	B	A	素地露出	D	B	素地露出	D	B
比較例 4	3μm	B	A	7μm	B	A	素地露出	D	B	素地露出	D	B
比較例 5	5μm	B	A	素地露出	D	B	素地露出	D	B	素地露出	D	B

表中、「素地露出」とは、傷が磁石素体又は下地層にまで到達していたことを示す。

【0089】

実施例 1 ~ 7 は、被覆層の磨耗量が小さく、被覆層にクラックが発生しなかった。また、実施例 2 , 3 の結果から、下地層の有無にかかわらず、所定値以上のマルテンズ硬さ及び所定値以下の弾性回復率を有する被覆層を備える希土類磁石は、磨耗量が小さく、腐食も十分に抑制されていることから、優れた耐傷性を有することが確認された。

10

20

30

40

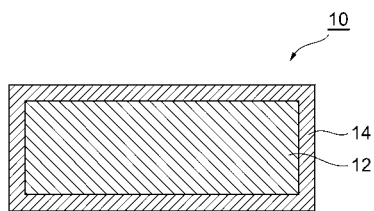
50

【符号の説明】

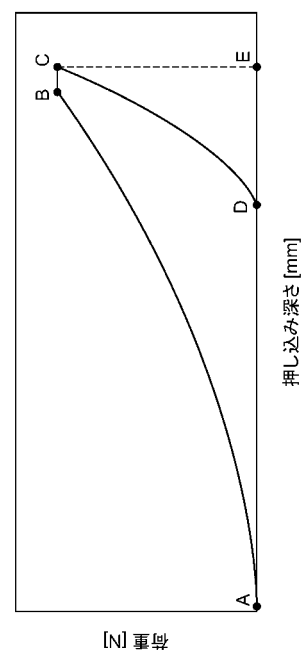
【 0 0 9 0 】

1 0 ... 金属磁石、1 2 ... 磁石素体、1 4 ... 被覆層、2 0 ... ロータ、2 2 ... コア、3 0 ... ステータ、3 2 ... コイル、1 0 0 ... モータ。

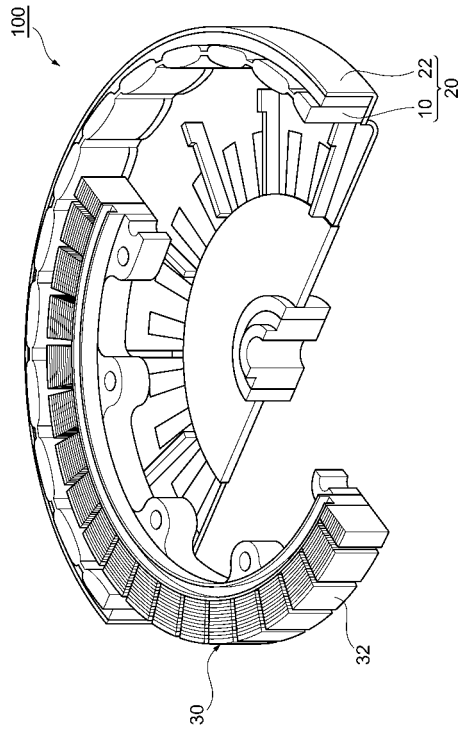
【 図 1 】



【 図 2 】



【図 3】



フロントページの続き

(72)発明者 萩原 淳

東京都中央区日本橋一丁目 3 番 1 号 T D K株式会社内

Fターム(参考) 5E040 AA04 AA06 BC01 BD01 CA01 HB14 NN05

5H622 AA03 CA02 CA07 CA10 DD02